

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-039

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 11:00-12:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可于在 2024 年 8 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 8 月 22 日披露公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年

度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2024年8月27日（星期二）上午11:00-12:00

会议召开方式：上证路演中心网络互动

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、 参加人员

董事长：程卓

总经理：方林

董事会秘书、财务总监：魏永珍

独立董事：胡刘芬

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年8月27日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（yzwei@cfmee.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0551-63826207

邮箱：yzwei@cfmee.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年8月20日